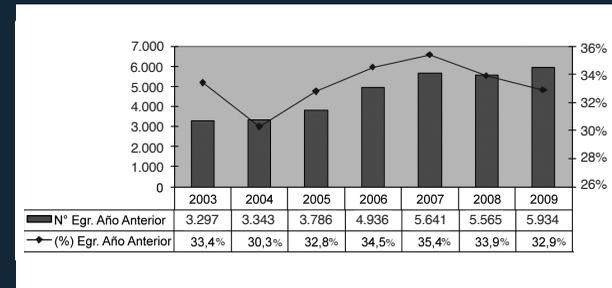
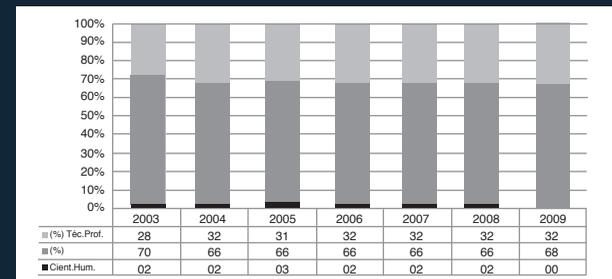


## PERFIL DE ALUMNOS NUEVOS

Egresados de Enseñanza Media año Anterior

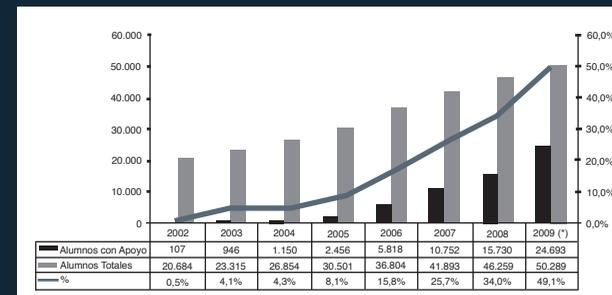


## Modalidad de Enseñanza Media



## FINANCIAMIENTO

Porcentaje de Alumnos que estudian con ayuda financiera (becas y crédito)



\* Proyección 2009

Hechos y Cifras



## ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIONES

Acreditación Institucional del Instituto Profesional DuocUC por un periodo de 6 años, otorgada por la CNAP en agosto de 2004.

Acreditación Institucional del Centro de Formación Técnica DuocUC por un periodo de 6 años, otorgado por la CNAP en octubre de 2005.

Certificación Toeic

Certificación de Calidad ISO 9001-2000 y NCH 2728, OTEC DuocUC

Centro Acreditado de Entrenamiento Autodesk

Alianzas Estratégicas para Certificaciones:

3COM SUN  
 Microsoft SAP  
 Cisco ICDL  
 IBM  
 Red Hat

## ARTICULACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES

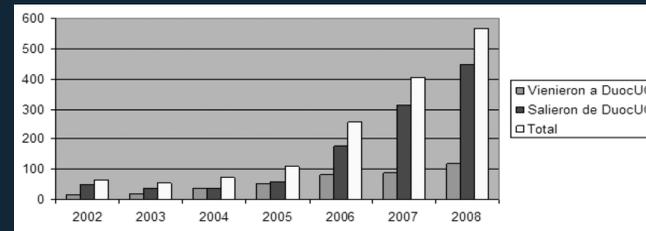
Pontificia Universidad Católica de Chile  
 Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  
 Universidad Andrés Bello  
 Universidad de Valparaíso  
 Universidad Alberto Hurtado  
 Universidad del Bío-Bío

## CONVENIOS TECNOLÓGICOS

- CLP Adobe
- Microsoft Campus Agreement
- Microsoft Academic Alliance
- Centro de Innovación Tecnológica
- Microsoft
- Microsoft IT Academy
- Academia Regional Cisco
- IBM Scholars Program
- Programa de Certificaciones Profesionales IBM
- Oracle Academic Initiative
- 3Com University
- General Motors
- Santiago Innova
- Nokia
- Help
- Canal 13
- ITMS
- Saydex
- Clínica Alemana de Santiago
- Facultad de Medicina PUC (Red de Salud UC)
- Amadeus
- Iberojet

## VINCULACIÓN INTERNACIONAL

Intercambios



## Países con los que se mantiene vinculación:

Alemania Italia Canadá  
 España E.E.U.U. México  
 Finlandia Inglaterra Colombia  
 Francia Panamá India  
 Israel Nueva Zelanda

## Instituciones del extranjero con las que existen convenios activos:

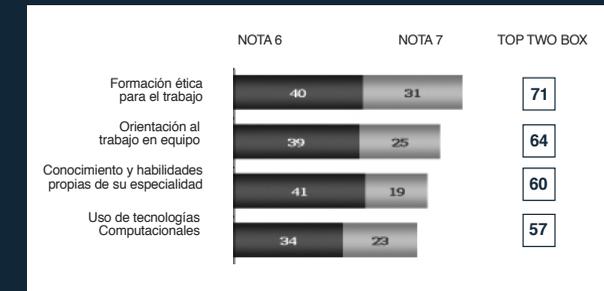
- University of Applied Sciences Würzburg, Alemania
- University of Applied Sciences Frankfurt am Main, Alemania
- University of Applied Sciences and Design Mannheim, Alemania
- Universidad de Girona, España
- Universidad Politécnica de Madrid, España
- Turku School of Economics, Finlandia
- University of Art and Design Helsinki, Finlandia
- École Nationale de Commerce, Francia
- Fatec-Facinter, Brasil
- Politecnico di Torino, Italia
- Politecnico di Milano, Italia
- Colorado Community College, Estados Unidos
- Northern Virginia Community College, Estados Unidos
- State University of New York at Binghamton, Estados Unidos
- Leeds College of Building, Inglaterra
- British Columbia Institute of Technology, Canadá
- George Brown College, Canadá
- Universidad de Montreal, Canadá
- Cégep Trois Rivières, Canadá
- Universidad La Salle, México
- Universidad Anáhuac, México
- Universidad Hotelera Suiza, México
- Universidad Autónoma, México

- Universidad de Puebla, México
- Pontificia Universidad Javeriana, Colombia
- National Institute of Design, India
- Escuela de Arquitectura y Diseño Isthmus, Panamá
- Unitec, Nueva Zelanda
- Box Hill Institute, Australia
- Australian Tesol Training Centre, Australia
- Holon Academic Institute of Technology, Israel

## ESTUDIO EGRESADOS DuocUC

### Satisfacción con la Educación Recibida

Escala de notas: 1 a 7  
 (Porcentaje de respuestas entre 6 y 7)

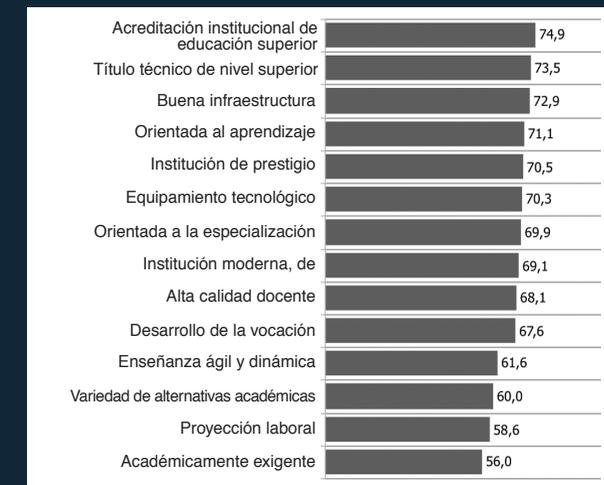


(Fuente: IPSOS 2008)

## ESTUDIO DE IMAGEN Y POSICIONAMIENTO

### Evaluación de Atributos

Escala de notas: 1 a 7  
 (Porcentaje de respuestas entre 6 y 7)



(Fuente: Adimark 2006)



Hechos y Cifras  
**2009**

